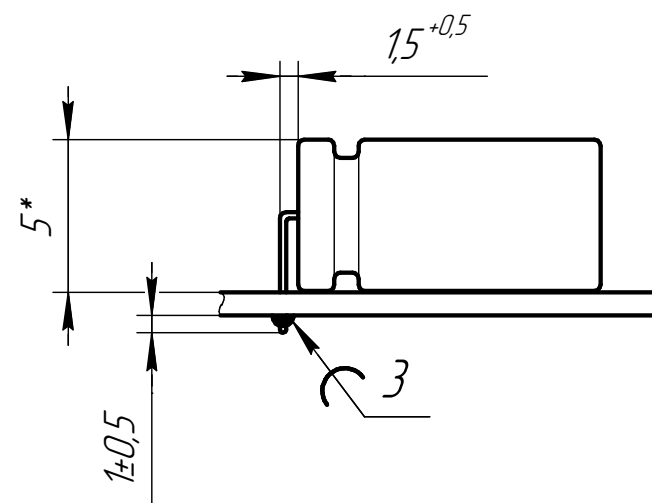


Рис. 1
Установка компонента C13



1 *Размеры для справок.

2 Установку элементов проводить по ГОСТ Р МЭК 61191-2010.

3 Паять бессвинцовым припоем SAC305, SN100C.

4 Компонент Q1 является дубликатом smd-компонента Q2 и устанавливается при наличии в спецификации.

5 Компонент X1 собрать из трех клеммных колодок на три контакта. Компонент установить отверстиями к центру платы. Для компонента X1 допускается зазор не более 0,2мм.

6 Компоненты Q1, X2, Z1 установить вплотную к плате. Выводы компонентов откусить на расстоянии 2±0,5 мм от платы.

7 Компонент VD9 установить согласно чертежу, коротким выводом к квадратной контактной площадке.

8 Компонент C16 установить согласно рисунку 1.

9 Остальные технические требования по ОСТ 4ГО.070.015.

101-02 PIN

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Плата с электрорадиоэлементами Ручной монтаж			
Разраб.					Лит.	Масса	Масштаб	2:1
Пров.					Лист	Листов	1	
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								

Копировал

Формат А3